MANUFACTURE OF COIL OF THIN FILM MAGNETIC HEAD

Patent Number:

JP61156509

Publication date:

1986-07-16

Inventor(s):

KATAYAMA MIGAKU

Applicant(s):

VICTOR CO OF JAPAN LTD

Requested Patent:

___JP61156509

Application Number: JP19840278478 19841227

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/31; G11B5/17

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To manufacture easily a coil having a thin line width and a large sectional area by constituting the titled method of a process for carbonizing the surface of a photoresist pattern of a positive type, a process for forming a groove on an insulating layer, a process for packing this groove with a vapor- deposited film, and a process for removing the photoresist pattern. CONSTITUTION:An exposure and a development processing which have used a mask having a prescribed coil pattern is performed to a photoresist layer 11 of a positive type, and a coil pattern 11a is formed. A thin carbonized layer 11ac is formed on the surface of the coil pattern which has been formed on an insulating layer 10. That of a state that the thin carbonized layer 11ac has been formed is used as a mask pattern, and by using a plasma of a tetrafluoride carbon gas, a dry etching treatment is executed to the insulating layer 10 by silicon dioxide and a groove 10a of a depth corresponding to a thickness of a coil is formed on the insulating layer 10 by silicon dioxide. The groove 10a is packed with a conductive material 12 by vapor-deposition of the conductive material, and a mask pattern by a photoresist of a positive type is removed together with the conductive material 12 laminated on said pattern.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

② 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 156509

@Int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

3公開 昭和61年(1986)7月16日

G 11 B 5/31

7426-5D 6647-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

薄膜磁気ヘッドのコイルの製作法

②特 顋 昭59-278478

纽出 願 昭59(1984)12月27日

79発明者 片

塚 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 日本ビクター株式会

社内

⑪出 願 人 日本ビクター株式会社

Ш

横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

20代 理 人 弁理士 今間 孝生

明 權 聋

1. 弱明の名称

浮膜磁気ヘッドのコイルの製作法

2.特許請求の範囲

非磁性体製の基板上に絶縁層を介して、下部磁 性層、磁気空隙部、コイル、コイルの絶縁層、上 部磁性層などが所定のパターンで順次に成膜され ることによって構成される薄膜磁気ヘッドのコイ ルの製作法であって、コイルを形成させるべき領 域における絶縁暦上に、所定のコイルパターンと なるように形成させたポジ型のフォトレジストパ ターンの表面を炭化させる工程と、前配の工程に よって表面が炭化されたポジ型のフォトレジスト パターンをマスクとして、絶称間にドライエッチ ングを施こし、絶縁層にコイルの厚さと略々対応 する深さの洟を形成させる工程と、コイルの厚さ に略々等しい厚さの蒸潜腹を形成させて絶縁層の 湖を蒸着膜によって充城させる工程と、表面が炭 化されたポジ型のフォトレジストパターンを除去 する工程とからなる薄膜磁気ヘッドのコイルの観

作法

3. 発明の評額な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、移腹磁気ヘッドのコイルの製作法に関する。

(従来技術)

非磁性体製の基板上に絶数層を介して、下部磁性層、磁気空線部、コイル、コイルの絶縁層、上部磁性層などが所定のパターンで順次に成膜されることによって構成される薄膜磁気ヘッドは従来から知られている。そして、最近、前記した構成形態の薄膜磁気ヘッドとして、それのコイルを多層に形成させたものも提案されている。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、 存 既 磁 気 ヘッドの コイルは、 従来 例 えば、 第 2 図 及 び 第 3 図 に それ ぞれ 示され ている よう な 工 程 を 経 て 製 作 され てい た が、 前 記 の よう な 様 成 の 稼 膜 磁 気 ヘッド の コイル と し て は、 終 巾 が 綱 く、 か つ、 充 分 に 大 き な 断 面 積 を 有 す る も の が 要 求 され てい る か ら、 特 に、 コイル を 多 層 化 す る 合にはそれの製作工程がどうしても複雑なも のになりがちである。

すなわち、まず、第2図の(a)において、1は 例えば二酸化シリコンによって形成されている絶 称層、2は例えば網あるいはアルミニウムのよう な金属層、3はフォトレジストによって形成され た所定のコイルパターンであって、前記した第2 図の(a)に示されている状態のものにおける。 歴2は、次に前記したフォトレジススによってで 成された所定のコイルパターンをマスクとして行 なわれるエッチング処理によって、第2図の(b) に示すような状態にエッチング処理され、次第2 図の(c)に示されるように、絶録層1上に所定の コイルパターンを有する一層のコイル2aが構成 される。

第2図の(d)の4は、前記のように絶称暦1上 に形成された所定のコイルパターンを有する一層 のコイル2 a上に、別のコイルの暦を重ねるため に、コイル2 a上に形成させた絶象暦4であるが、

にフォトレジストによるコイルパターン 8 を形成 してから、エッチング手段によってモリブデンに よる辞談 7 をエッチングし、第 3 図の(c)に示さ れているようなマスクパターン 7a を作り、 次いで 前記したモリブデンによる辞談 7 のマスクパター ン7a を用いて、合成樹脂による絶縁層 6 にドライ エッチング手段によって、第 3 図の(d)に示すよ うにコイルの厚さと対応する深さの溝 5a を形成さ せる。

大に、前記した第3回の(d)に示されている状態のものにおける合成樹脂による絶縁層6に形成された存6aに、蒸着によって第3回の(e)のように導電材料9を充填し、次いで、前記したモリブデンによる辞頭7のマスクパターン7aを電解エッチング手段の適用によって除去することにより、第3回の(f)にされているように、合成樹脂による絶縁層6中に一層のコイルが形成されている状態のものを得るのである。

この第3回を参照して説明したコイルの製作法のように、合成樹脂による絶縁所6の表面に形成

第3図は、第2図を参照して説明したコイルの 製作法におけるような欠点が生じないようにする ために、まず、第3図の(a)に示してあるように、 合成樹脂による絶称暦6の表面にモリブデンによ る辞頭7を付着形成させ、次に、第3図の(b)に 示されているように、モリブデンによる辞額7上

(同題点を解決するための手段)

本発明は、非磁性体製の基板上に絶縁層を介して、下部磁性層、磁気空隙部、コイル、コイルの絶縁層、上部磁性層などが所定のパターンで順次に成認される高限磁気へッドのコイルの製作法であって、コイルを形成さ

(実施例)

以下、減付図面を参照して本発明の稼餓低気へッドのコイルの製作法の具体的な内容を詳細に説明する。第1図は、本発明の稼餓低気へッドのコイルの製作法、すなわち、非磁性体製の基板上に絶縁層を介して、下部磁性層、磁気空隙部、コイル、コイルの絶縁層、上部磁性層などが所定のパターンで順次に成譲されることによって構成され

成材料としては二酸化シリコンが用いられている ものとされている。

次に、前記した第1図の(a)に示されているポジ型のフォトレジスト層11には、所定のコイルパターンを有するマスクを用いた電光と現像処理とを施こすことによって、第1図の(b)に示されているようにポジ型のフォトレジストによる所定のコイルパターン11aが形成されている状態のものが得られる。

第1 図の(a)にはコイルを形成させるべき領域の絶数層10上にポジ型のフォトレジスト層11が付着形成させて状態のものが示されている。そして、以下の実施例の説明において前記の絶縁層10の様

トによる所定のコイルパターンlls の表面に形成される炭化層llacの呼みは、四非化炭素(CF4) とヘリウム(He)との混合ガスのプラズマ中に置かれている時間の調節によって制御できる。

第1図の(d)は、前記のようにポジ型のフォトレジストによる所定のコイルパターンlla の表面に奪い炭化層llacが形成された状態のものをマス

クパターンとし、四邦化炭素(CF4)ガスのプラズマを用いて二酸化シリコンによる絶縁層10に対してドライエッチング処理を行なうことにより、二酸化シリコンによる絶縁層10にコイルの厚さと対応する深さの限10。が形成された状態の中間製品を示している。

次に、前記した第1回の(d)に示されている状態のものの絶縁層10に形成されている期10cに、連貫性材料の蒸着によって第1回の(e)のように連貫材料12を充塡し、次いで前記したように表のに戻化層11ccが形成されているポジ型のフォトレジストによるマスクバターンを、その上に積層されている状態の導電材料12とともに除去すると、第1回の(f)に示されているように、二酸化シリコンによる絶縁層10中に一層のコイルが形成されている状態のものが得られる。

第 1 図の(f)に示されている状態のものは、ポジ型のフォトレジストによる所定のコイルパターン11a の表面に薄い炭化暦11acが形成された状態のものをマスクパターンとし、四弗化炭素(C F 4)

ガスのプラズマを用いて二酸化シリコンによる絶称 暦10に対してドライエッチング処理を行なってと 対応する深さの消10a が形成させ、リフトオフと の選用によって二酸化シリコン による 絶称 暦10によって二酸化シリコ る 終 中が きるい ない とともに、二酸化シリコンによる 絶称 暦10に設けた コイルの厚さと対応する 深さの 滞10a に 充塊する 対称の 蒸煮量の 製節によって、二酸化シリコンによる絶称 暦10の 製面の 平坦化も同時に 速成できる。

また、コイルを多層構成のものとして構成する 場合には、まず、第1図の(f)に示されている状 態のものの上面に、二酸化シリコンによる新らし い絶練層を蒸着によって形成させた後に、その新 らしい絶縁層上にポジ型のフォトレジスト層を形 成させることによって第1図の(a)の状態のもの を得、以下、第1図の(b)~第1図の(f)を参照 して既述したと同様な工程によって次の新らしい

一層のコイルを構成する。以下、同様にして次々 の一層のコイルを構成することによって、多層の コイルを容易に製作できるのである。

(効果)

以上、詳親に説明したところから明らかなよう に、本発明の蘇膜磁気ヘッドのコイルの裏作法は、 非磁性体製の搭板上に絶称層を介して、下部磁性 **層、磁気空隙部、コイル、コイルの絶縁層、上部** 磁性層などが所定のパターンで順次に成膜される ことによって構成される薄膜磁気ヘッドのコイル の製作法として、コイルを形成させるべき領域に おける絶称層上に、所定のコイルパターンとなる ように形成させたポジ型のフォトレジストパタ ーンの表面を炭化させる工程と、前記の工程によ って表而が炭化されたポジ型のフォトレジストパ ターンをマスクとして、絶様原にドライエッチン グを施こし、絶縁層にコイルの厚さと略々対応す る深さの滞を形成させる工程と、コイルの厚さに 略々等しい厚さの蒸消膜を形成させて絶縁層の滞 を蒸着膜によって充填させる工程と、表面が炭化

されたポジ型のフォトレジストパターンを除去す る工程とからなる辞謨磁気ヘッドのコイルの要作 法であるから、本発明の雜膜磁気ヘッドのコイル の製作法においては、既述したような従来技術の ように、特にモリブデンによるマスクパターンを 構成させることもなく、ポジ型のフォトレジスト による所定のコイルパターンlla の表面に薄い炭 化用11acが形成された状態のものをマスクパター ンとして、四弗化炭素(CF4)ガスのプラズマを 用いて二酸化シリコンによる絶駄層10に対し、R IEなどによりドライエッチング処理を行なって、 二酸化シリコンによる絶縁だ10にコイルの序さと 対応する深さの講10a を形成させ、リフトオフ法 の適用によって二酸化シリコンによる絶縁層10に コイルを形成できるのであり、また、前記のリフ トオフ法の突旋に際して行なわれるフォトレジス トの除去は、ケトンのような溶媒によって極めて 簡単に実現でき、さらに、本発明によれば線巾が 相く、しかも所面積の大きなコイルを容易に製作

できるとともに、二酸化シリコンによる絶縁月10

特開昭61-156509 (5)

に設けたコイルの厚さと対応する深さの前10aに充現する消電材料の蒸射量の関節によって、二般化シリコンによる絶縁別10の表面の平坦化も同時に選成でき、さらにまた、コイルを多層構成のものとして構成する。合には、まず、第1図の(f)に示されている状態のものの上面に、ポジ型のフォトレジスト層を形成させた。第1図の(b)で発して、野1図の(b)で発して、野1図の(b)で発して、野1図の(b)で発して、野1図の(b)で発して、野1図のイルを構成することがでは、多層のコイルを構成することができるが得に、多層のコイルを存成することができるが得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の薄膜磁気ヘッドのコイルの題作法における順次の工程の説明図、第2 図及び第3 図は従来の薄膜磁気ヘッドのコイルの製作法における順次の工程の説明図である。

1,4,5,6,10… 絶称層、2…金鳳層、7…モリブデンによる部膜、10a…溝、11…ポジ型のフォトレジスト層、11ac… 炭化層、12… 溥電材料、

特許出願人 日本ピクター 式会社 代 理 人 弁理士 今 間 孝 生



